

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-07-001

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他：
参与单位名称及人员姓名	中邮证券 吴文吉
时间	2025 年 7 月 31 日
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍 证券事务代表 叶荣
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司上半年订单情况如何？ 预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 137.06%—184.47%。公司目前订单稳定，同时将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度，提高公司市场规模。 2. 随着中晶新材料产品的投产上量，公司如何产能释放？ 公司子公司中晶新材料产品当前处于增产上量和新客户认证过程中。当前客户群体增加，产品系列丰富，能够较好满足下游客户不同产品需求。公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进项目的产能释放。 3. 公司在器件芯片方面的布局如何？ 江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，

	具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力。江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，推动新项目进行，目前该项目厂房建设及机电安装工程已完成，当前正在设备安装调试过程中。随着项目推进，未来企业将迎来新的发展阶段。未来，公司将持续加大研发投入和新产品导入，并积极推动项目建设投产，将江苏皋鑫建设成为优秀的半导体芯片研发和生产基地。 4. 公司产品毛利率情况如何？ 2024 年度公司产品毛利率为 32.58%，比上年同期增长 2.32%，公司会不断加强主业发展，同时加大技术研发，积极推进新产品研发，持续为客户提供高质量产品，优化公司的产品结构，提升公司的创利能力。 5. 从公司目前业绩情况来看，公司今年净利率和营收将维持什么样的水平？ 公司已披露《2025 年半年度业绩预告》，预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 137.06%—184.47%。公司客户群体众多，产品应用广泛，当前订单稳定、生产饱满。 6. 江苏皋鑫项目目前的建设进度？ 江苏皋鑫新项目目前厂房建设及机电安装工程已完成，当前正在设备安装调试过程中。 7. 公司在新产品研发方面采取了哪些有效措施？ 公司凭借持续提升的技术研发能力，保证产品质量的可靠性和稳定性，积极研发新品，拓展新用户，满足客户不断增长的产品需求。 8. 公司是否有计划进行新的产业投资合作？ 公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将根据公司战略发展的需要，密切关注与半导体材料行业相关的合
--	--

	作契机，通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的, 丰富产品结构以及下游应用领域，进一步增强技术储备和创新能力。 9. 面对不断变化的下游市场需求，公司是否有积极的应对措施？ 公司目前主营业务所涉及产品的市场需求与行业的景气周期等因素密切相关，近年来，随着人工智能、物联网、5G、汽车电子等新兴技术的快速发展，半导体市场需求呈现出明显的周期性变化。对此，公司持续优化产品与服务质量，为客户提供更高品质的解决方案，不断提升客户满意度，从而进一步深化与下游客户的合作关系，同时，通过加大研发创新力度、积极开拓新客户群体等措施，有效应对市场变化。 10. 公司产品的未来发展前景如何？ 公司专注于半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售，具有完整的生产供应链。凭借长期积累的技术优势、产能优势、质量优势，公司在分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域占据领先的市场地位。公司产品应用广泛，稳定的产品品质、可靠的生产能力获得下游客户的广泛认可。同时，公司将加快推进募投项目增产上量、芯片项目建设发展，进一步完善产品结构，提升公司创新能力和核心竞争力。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 31 日